

広告特集

半導体ビジネス

装置・部品・材料で世界に貢献するニッポンの半導体パワー



デジタル化の重要基盤である半導体。1980年代に世界をリードした我が国の半導体産業は、過去30年間で存在感を大きく下げました。一方で、世界最先端の微細化技術に伴走し、その生産基盤である装置、部品、材料の供給においては、高い競争力をもって未だ世界をリードしています。前工程、後工程のいずれにおいても、デジタル社会の進展に必要な不可欠な技術力とノウハウを持つ日本企業は、今後どうビジネスチャンスに挑むのでしょうか。特需と供給不足、政府も乗り出す半導体戦略などからも目が離せません。弊誌9月27日号の広告特集「半導体ビジネス」にて最前線に迫ります。この機会に広告出稿のご検討をお願い致します。

総論記事(予定) 予告なく変わる可能性があります。

1. 5G・AI・IoT等のデジタル技術と半導体ビジネスの読み解き方
2. 半導体の技術イノベーション。進化を続ける装置・部品・材料...
3. 製造プロセス「前工程」「後工程」で読み解く、日本企業のココがスゴイ!

広告対象

半導体の製造装置、半導体の検査装置、半導体の部品、半導体の材料、半導体の設計、半導体の商社、その他半導体に関連する企業、団体など

スケジュール

申込 08月06日(金)
 校了日 09月13日(月)
 発売日 09月24日(金)
 発行日 09月27日(月)

ご出稿価格 (税別)

純広カラー1ページ 252万円 +
 タイアップ2ページ 396万円 +

※タイアップは制作費込みの価格です

ご出稿特典

紹介記事1P(広告)を制作・掲載いたします

日経ビジネス電子版に転載いたします

通常定価は、タイアップ2ページ：564万円/日経ビジネス電子版：350万円/紹介記事1ページ：282万円です。

上記以外のスペースも受付しております。担当者までお問合せください。

●お問合せ先 日経BP 経済メディア広告部 電話03-6811-8031 b-ad@nikkeibp.co.jp

メディアデータ

日本でNo.1の支持を得ている経済・経営の総合情報誌

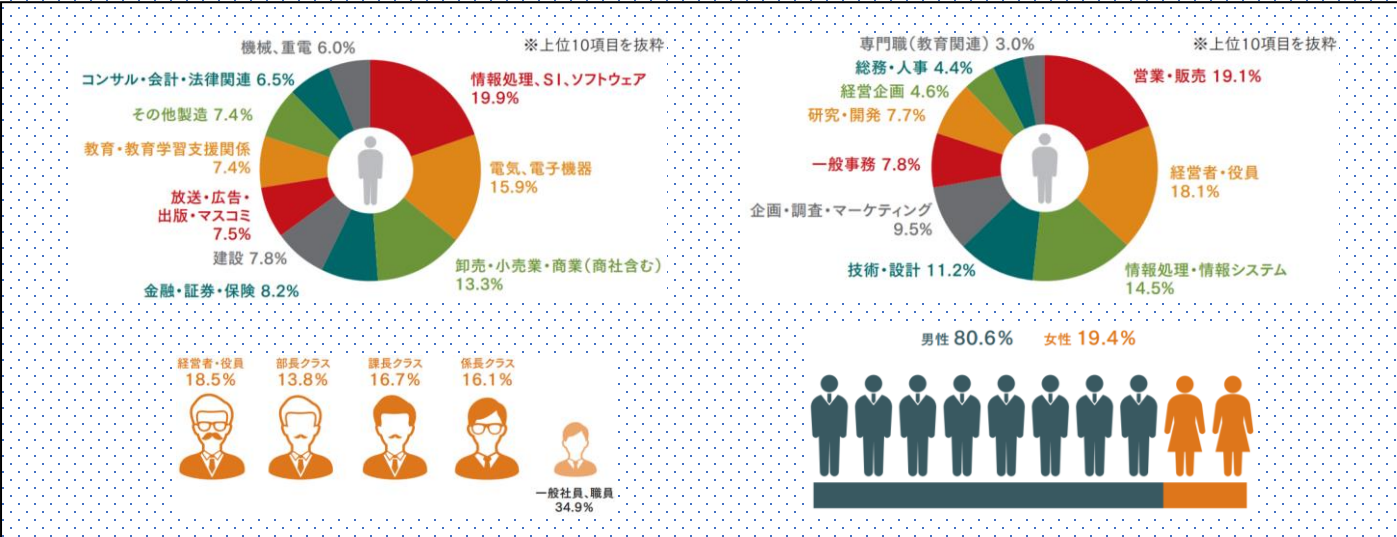


「先見性」と「深堀り」で明日を読む、経営・マネジメント層のための経済・経営総合情報誌。

創刊：1969年9月
発行部数：164,376部（2019年ABC部数）
発行形態：週刊（毎週月曜日発行）、年間50冊
販売方式：年間予約購読による読者直送方式、一部書店・販売店でも販売



読者プロフィール



広告特集の展開イメージ

企画扉 総論 タイアップ広告 2ページ 紹介記事 純広 1ページ

出稿特典で無償転載 別途有償で転載可能

日経ビジネス電子版へ本特集を転載します→

●お問合せ先 日経BP 経済メディア広告部 電話03-6811-8031 b-ad@nikkeibp.co.jp

※上記の広告会社でもお取り扱いしております。